Elektrische Prüfung: 100 % bestanden

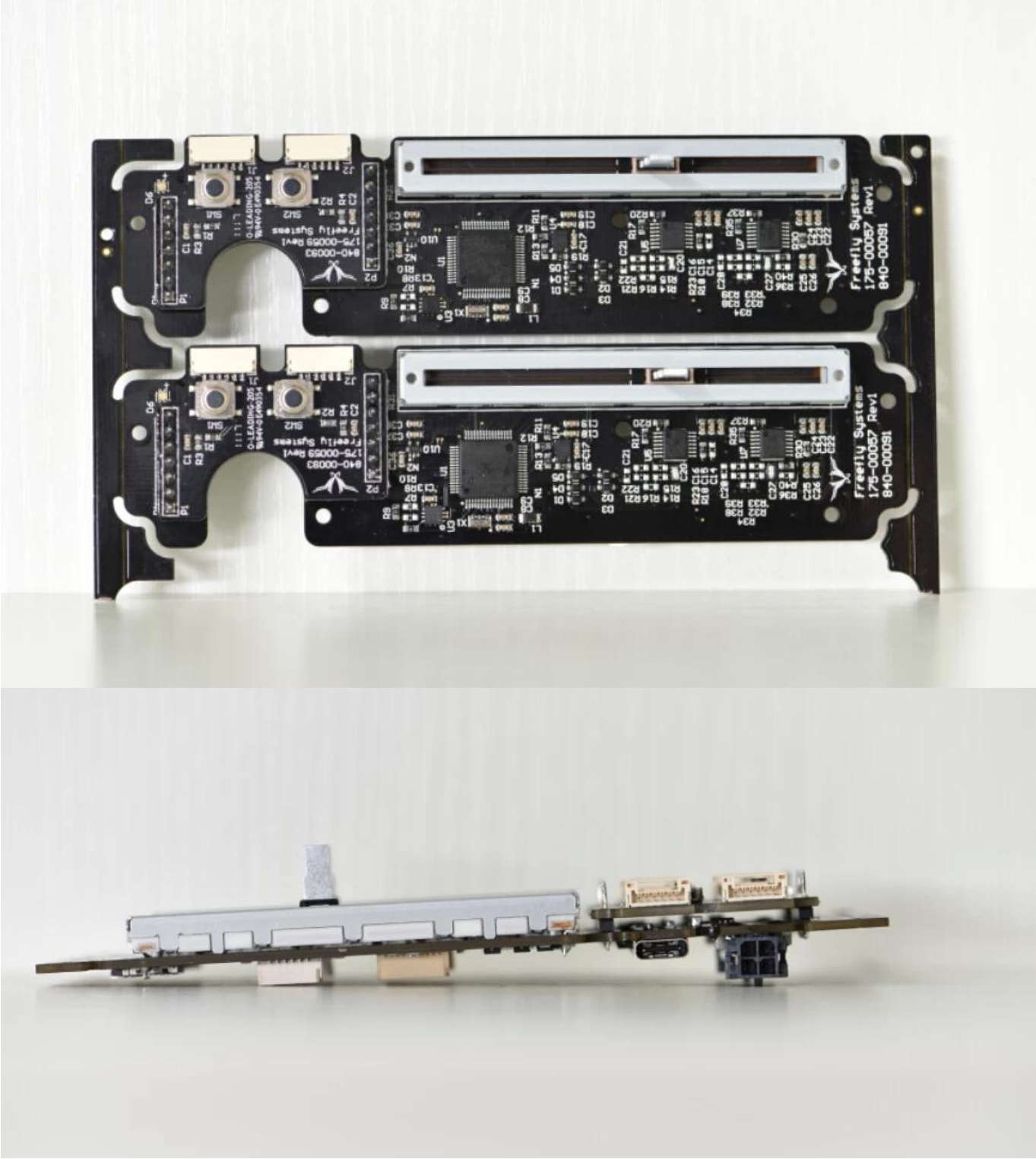
Endgültige Board thickness:1.8+\/-0.15mm

ABGANG: DIESES BOARD WERDEN CHEMISCH GOLD PLATTIERT NACH IPC-6012.
Dicke werden .050uM über 3-6uM NICKEL.

KUPFERPLATTE LÖCHER MINDESTENS.025 AVG,.020 MIN... LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN,

Verpackung & Lieferung

Verpackungsdetails:	Vakuum verpackt
Anlieferungs-Detail:	7-10 Tage



Leiterplattenbestückung, Leiterplatten, Leiterplattenhersteller in hoher Qualität